



1) *印箇所寸法は、デバイスとの現物嵌合とする。

6						
5	FPQ-320-0.423-01-004	55-112-074-01	COIL SPRING コイルスプリング	SUS	4	
4	OTQ-80-C002	55-110-317-01	CONTACT PIN FPコンタクトピン*BP0*	BeCu	16	Au PLATING
3	OTQ-80-C001	55-110-316-01	CONTACT PIN FPコンタクトピン*BP0*	BeCu	16	Au PLATING
2	OTS-32-1.27-16-02	57-299-860-01	カバー COVER	P.E.I	1	
1	OTS-32-1.27-16-01	57-299-859-01	本体 BODY	P.E.I	1	

符 号 SYM.	顧 客 品 番 CUSTOMER'S PART NO.	図 番 DWG. NO.	品 名 NAME	材 質 MAT'L	個 数 Q'TY	備 考 REMARKS						
機 種 USED FOR		顧客品番 CUSTOMER'S PART NO.		一 般 公 差 GENERAL TOLERANCES		±0.3, ±10'						
承認者 APPROVED BY	T. KASHIWAGI	品 名 NAME OTS-32-1.27-16-00 IC SOCKET				尺 度 SCALE 2 : 1						
検 図 者 CHECKED BY	T. TACHIYARA					REV. NO.						
設 計 者 DESIGNED BY	T. YAMADA											
製 図 者 DRAWN BY		図 番 DRAWING NO.	5	5	0	2	4	2	4	7	0	1
作成年月日 DATE	'96.03.29											

△	96.9.30	BZ x 2	山田
X	証正年月日	訂正箇所 REVISIONS	署名

マイクロフィルム用尺度
SCALE FOR MICRO FILM 50

L	
K	
J	
I	
H	
G	
F	
E	
D	
C	
B	
A	
部 門 SECTION	枚 數 SHEETS